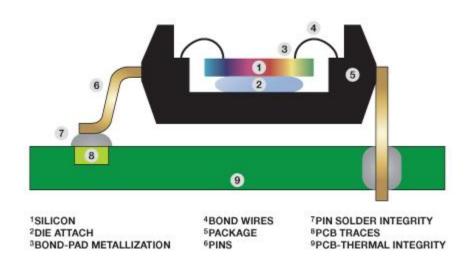
شستشوی مرار مجتمع 74HC245 با اسیر سولوفریک

سينر مقيقي

در این قسمت هدف شستشوی یک مدار مجتمع و پی بردن به مدار داخلی آن است. در این جا منظور از شستشو از بین بردن لایه Epoxy بیرونی IC است.

همان طور که در شکل-۱ مشخص است هر مدار مجتمع از قسمت های مختلفی تشکیل شده است ولی مهمترین قسمت که معمولا در وسط Package قرار دارد Die است . برای رسیدن به Die لازم است تا لایه های بالای آن از بین برود که در ادامه مراحل این کار آمده است .



شكل-۱ ساختار ۱۲

در این آزمایش 74HC245 IC است که یک بافر غیر معکوس کننده 74HC245 ال ست و مدار داخلی آن در شکل - ۲ آمده ، همان طور که در این شکل مشخص است این ۲۰ IC پایه دارد و از ۸ بلوک بافر تشکیل شده است :

## **Connection Diagram**

## Pin Assignments for DIP, SOIC, SOP and TSSOP ENABLE VCC G B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 DIR A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 GND Top View

## **Truth Table**

Operation	Control Inputs	
	DIR	G
B data to A bu	L	L
A data to B bu	Н	L
Isolation	x	Н

H = HIGH Level L = LOW Level X = Irrelevant

شكل-۲ ساختار داخلي 74HC245

در اولین مرحله شستشو این IC در گیره قرار داده می شود و سپس با استفاده از سوهان و سمباده یک لایه از روی آن برداشته می شود تا کار در مرحله بعدی آسان تر شود مانند شکل -۳:



شکل-۳ آماده سازی ۱C

در مرحله ی بعد IC را به یک گیره بسته و در درون یک بشر قرار می دهیم در ادامه زیر یک تهویه مناسب مقداری اسید سولفوریک را برروی IC ریخته به طوری که روی آن را بپوشاند، سپس چراغ الکلی را روشن کرده زیر آن قرار می دهیم و درب محفظه تهویه را می بندیم شکل- داد.



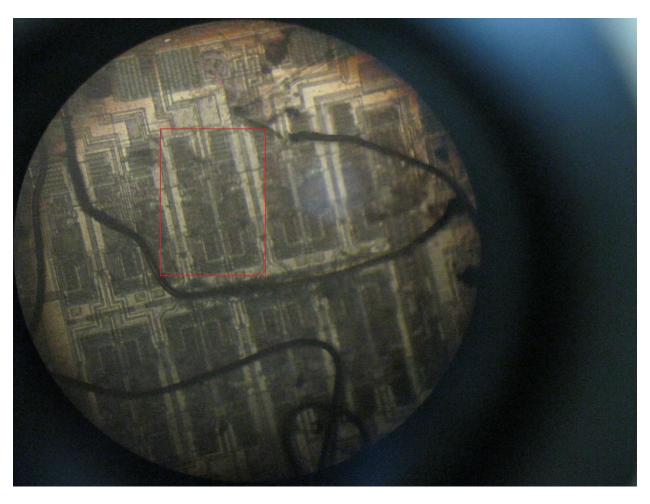
شكل-٤ شستشو با اسيد

به مرور زمان با گرم شدن اسید شروع به تغییر رنگ می کند و کدر می شود که نشان دهنده حل شدن لایه های پلاستیکی روی IC است در این هنگام اسید شروع به تبخیر کرده و بخار های سمی از آن خارج می شود.

پس از خرده شدن لایه های خارجی IC پس از حدود ۱ ساعت با استفاده از گیره IC را از درون بشر خارج کرده و مشاهده می کنیم که تنها IC آن باقی مانده است و کلیه قسمت های فلزی و پلاستیکی دیگر خورده شده است با قرار دادن این IC برروی لام (شکلIC) ،زیر میکروسکوپ مسیر ها و بلوک های داخلی IC را مشاهده می کنیم که در شکل IC آمده است :



شكل-٥ قرار دادن Die برروى لام



شكل-٦ مشاهده Die زير ميكروسكوپ

\* قسمتی که در شکل با کادر قرمز مشخص شده است یکی از بلوک های بافر ذکر شده در ساختار داخلی 74HC245است.